

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	OWN	APVD	
	B1	REVISED PER ECO-11-005027		21MAY2011	RK	HMR	

△ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR - GRAY
TERMINALS - 0.31[.012] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.5 µm[.000100] MINIMUM MATTE TIN ON TERMINATION END, BOTH OVER 1.27µm[.000050] MINIMUM NICKEL OVER ENTIRE TERMINAL.
BOARDLOCK - PHOS BRONZE, 1/2 HARD, 3.81µm[.000150] MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm[.000050] MINIMUM NICKEL ON TERMINAL END.

△ JACK CAVITY CONFORMS TO FCC 47 RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.

△ DATUM ESTABLISHED BY CUSTOMER.

△ PACKAGING TAPE AND REEL: (PER EIA 481 SPEC)
32mm WIDE TAPE
24mm POCKET PITCH
560mm REEL DIA
600 PIECES PER REEL

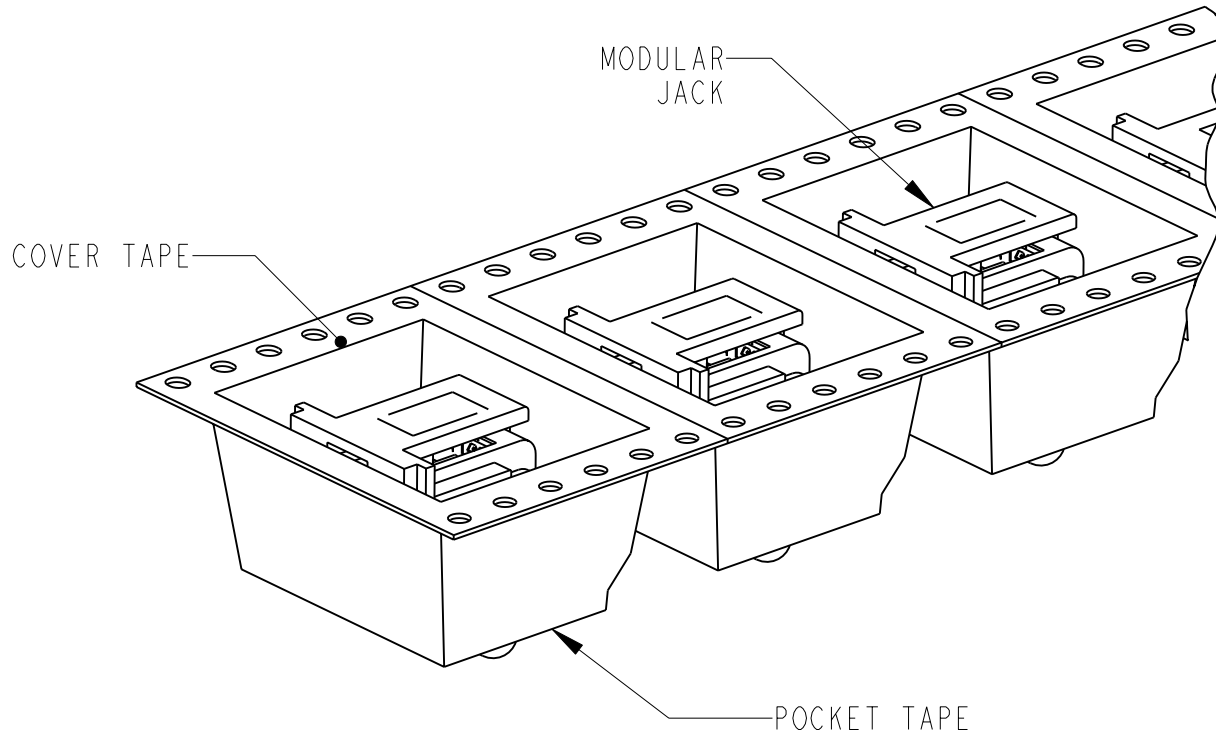
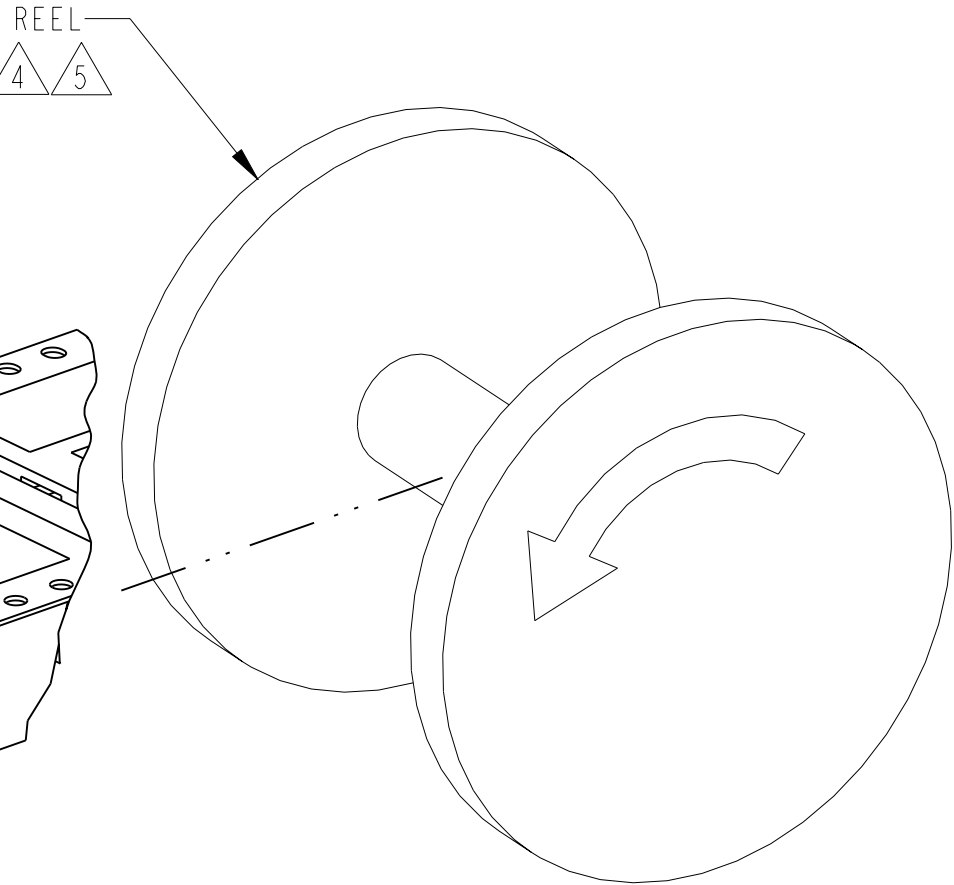
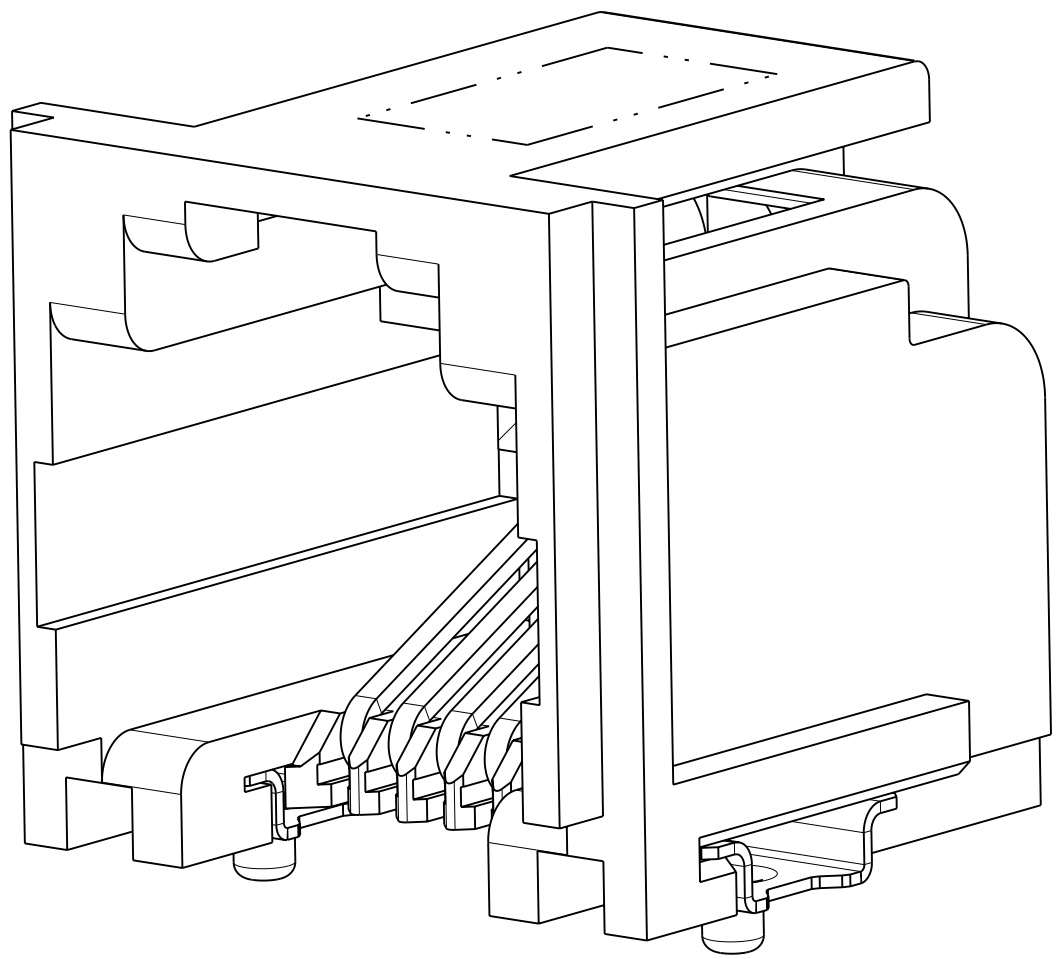
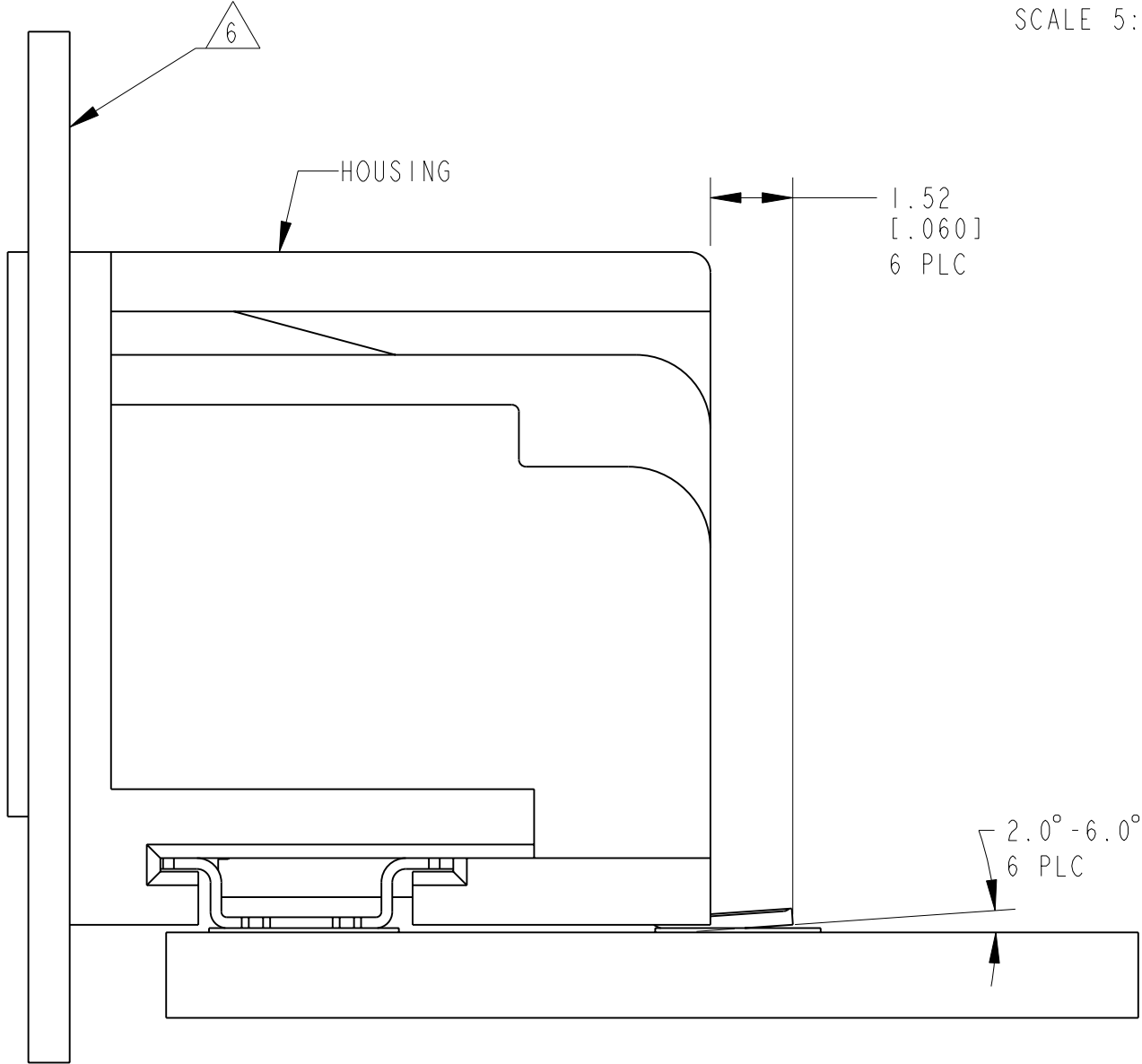
△ PACKAGING TAPE AND REEL: (PER EIA 481 SPEC)
32mm WIDE TAPE
24mm POCKET PITCH
330mm REEL DIA
200 PIECES PER REEL

△ CONNECTOR SHOULD BE POSITIONED THROUGH PANEL CUTOUT AS SHOWN TO SUPPORT TOP OF MODULAR JACK FOR STRAIN RELIEF

△ MANUFACTURING DATE CODE LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN. FIRST 2 DIGITS ARE YEAR, SECOND 2 DIGITS ARE WORK WEEK, AND LAST DIGIT IS THE DAY OF THE WEEK

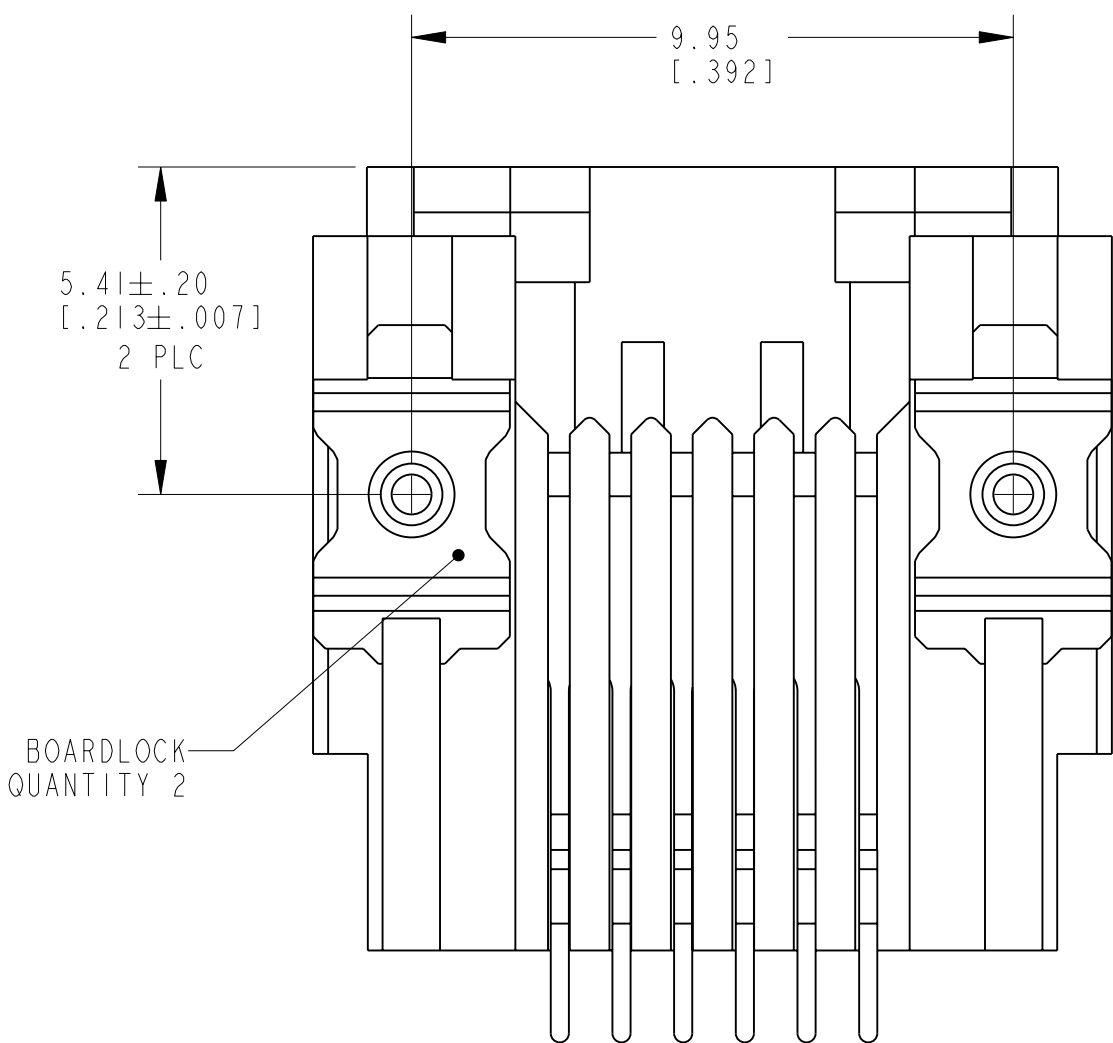
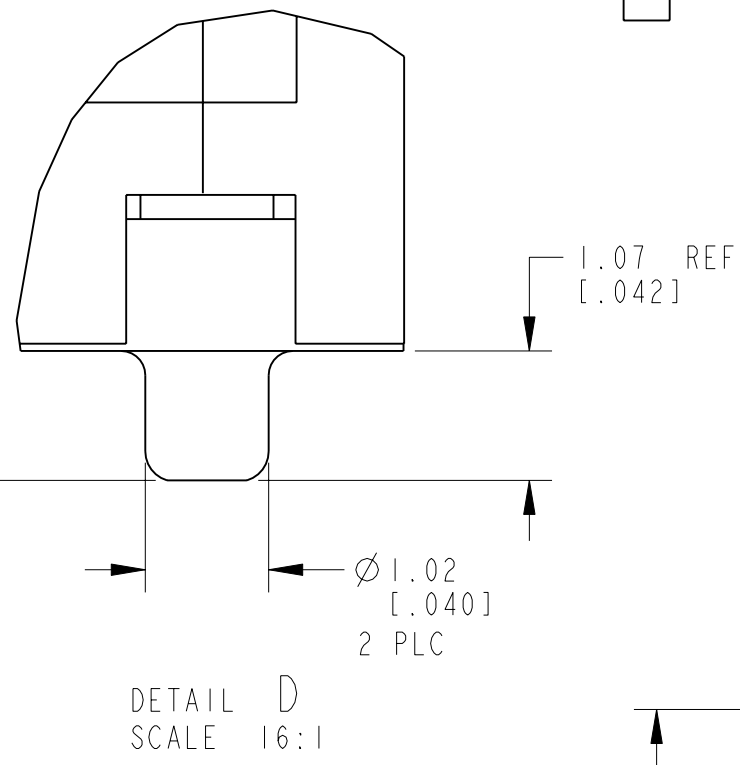
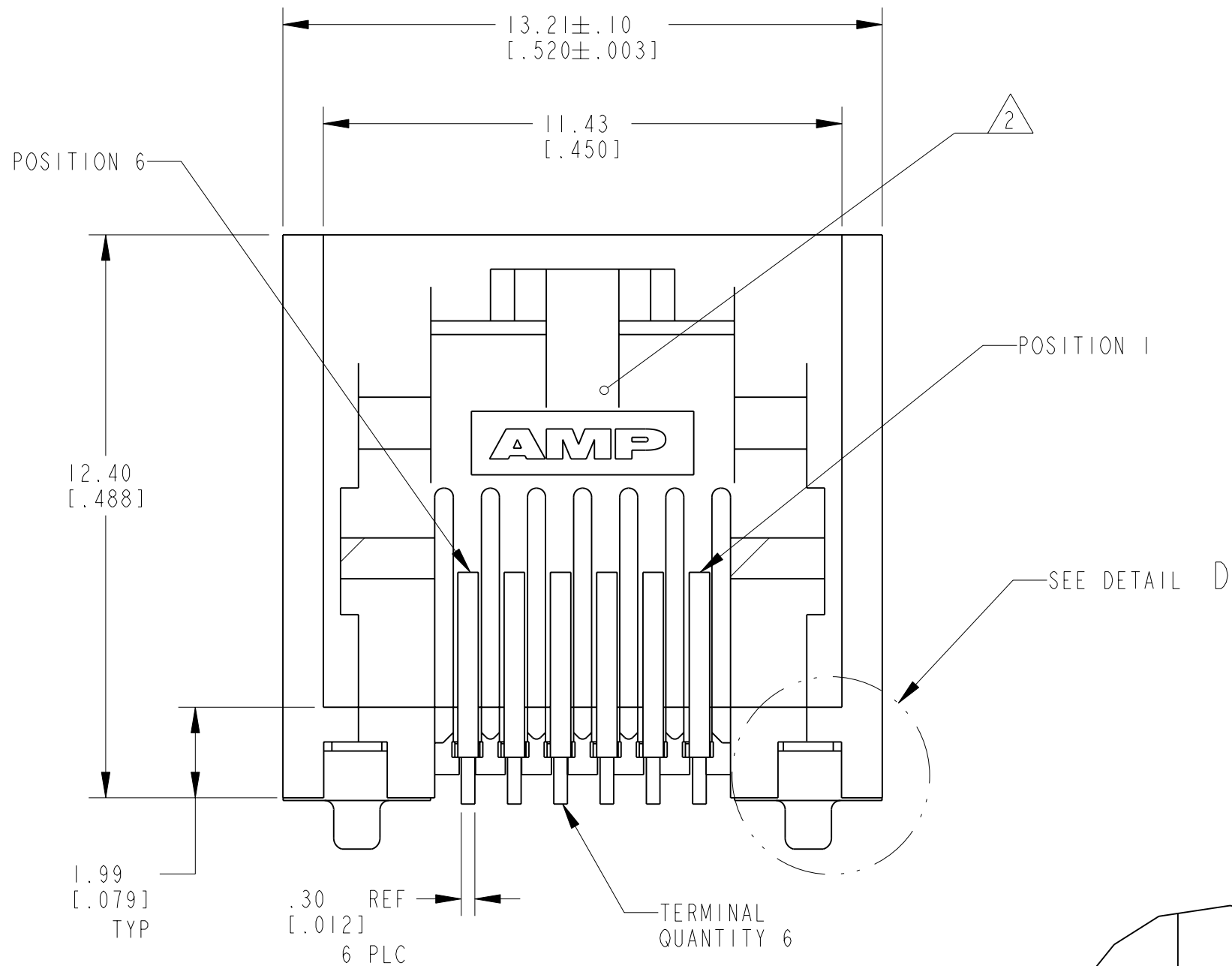
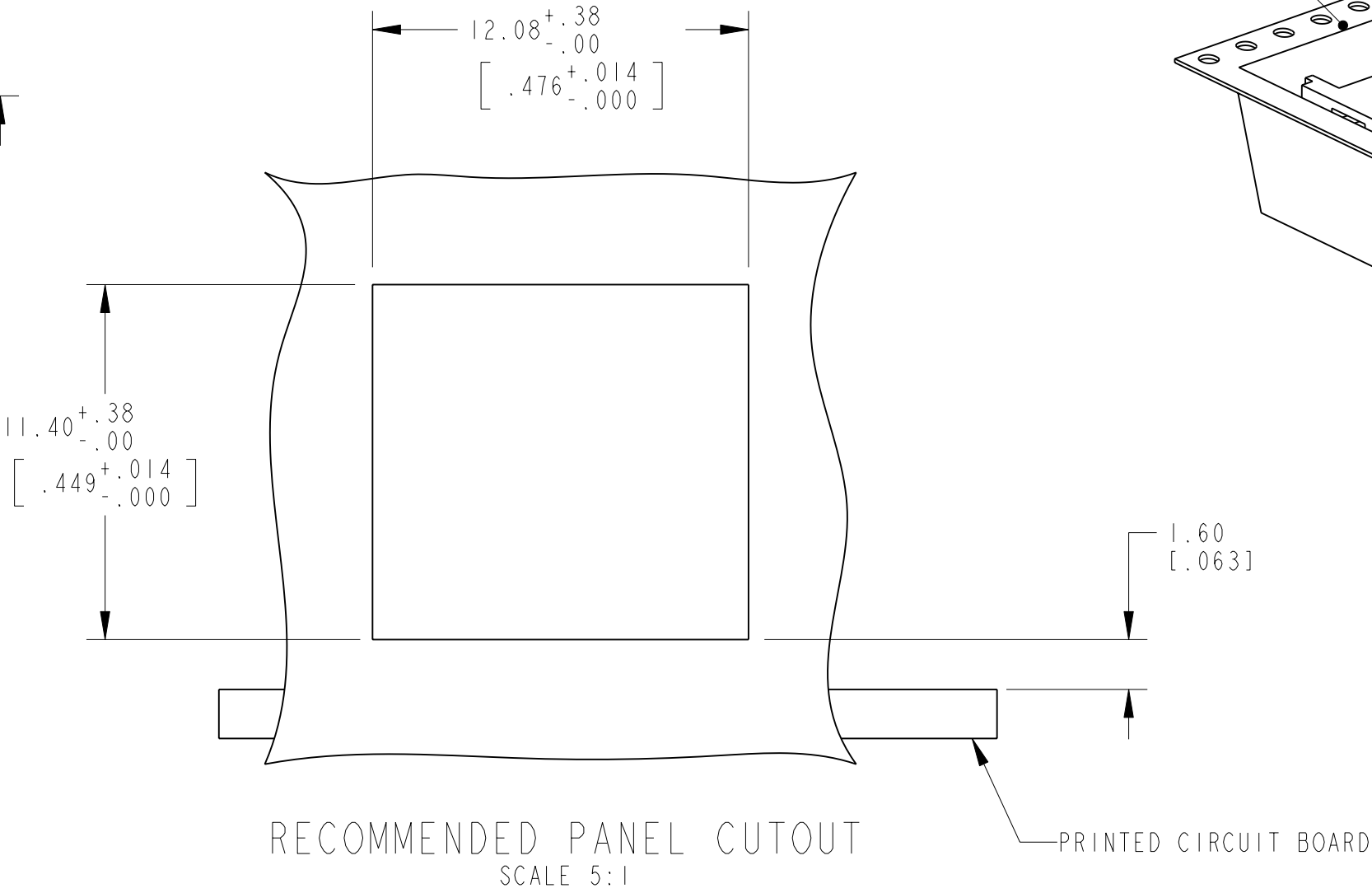
RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT

COMPONENT SIDE
SCALE 5:1



NONE	△ 5	5406514-3
△ 7	△ 5	5406514-2
△ 7	△ 4	5406514-1
MARKING	PACKAGING	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN G. ATTADIA 28 JUL 2005	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J. WESTMAN 28 JUL 2005	NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, 6/6 POSITION, SURFACE MOUNT, RIGHT ANGLE, WITH INWARD BOARDLOCKS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S. FLICKINGER 28 JUL 2005	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
9 PLC ±		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO	
1 PLC ±		108-1689	A1 00779	
3 PLC ±		APPLICATION SPEC	C=5406514	
5 PLC ±0.13(.005)		114-6040	SCALE 8:1	
4 PLC ±		WEIGHT .95 GRAMS	SHEET 1 OF 1	
ANGLES ±#1		CUSTOMER DRAWING	REV B1	
FINISH				



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9